

## UV FLEXO GLOSS VARNISH FCM BPA FREE

- Recomendado para Food Packaging, siempre y cuando el usuario final realice un Test de Migración
- Cumple con la lista Nestlé (agosto 2016) y las recomendaciones EuPIA.
- No contiene Bisfenol A ni cualquier otra materia prima derivada de este.
- Cumple con la Norma Suiza para Food Packaging.
- Alto brillo que proporciona un acabado de gran nivel estético.
- Rápido curado y máxima resistencia al roce.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad (DIN 4 @ 25°C)	38-55 Segundos
Sólidos	98-100 %
Brillo (60° en Gloss Art)	85-95
Velocidad de curado	Rápida
Resistencia al roce	Alta
Deslizamiento	Alta

### APLICACIÓN

Gramaje min. del sustrato	115 g/m <sup>2</sup>
Encolable	No
Encuadernable	No
Capa a aplicar recomendada	2 – 4 g/m <sup>2</sup> húmedo

### DETALLES TÉCNICOS

Apto para su aplicación en la mayoría de barnizadoras en línea. Formulado para obtener los más altos niveles de brillo cuando se aplica en línea sobre tinta Offset UV. Contiene siliconas que disminuyen la tensión superficial y que por lo tanto no lo hacen adecuado para procesos de encolado o encuadernado. Tenemos otros barnices aptos para estos procesos.

Cura rápidamente, proporcionando un acabado uniforme con la máxima resistencia al roce. El curado UV es tan rápido que se evita el posterior pegado de los pliegos.

### ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Los barnices UV no deben exponerse durante largos periodos de tiempo a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C. Este producto tiene un tiempo de vida útil de 12 meses a partir de la fecha de fabricación, si no se abre el envase y se almacena en las condiciones correctas. La fecha de fabricación está impresa en la etiqueta.

### PLIEGO DE DESCARGO

La información contenida en esta ficha es correcta basada en nuestros conocimientos a fecha actual. Está pensada como una guía para el correcto manejo del producto y no como una garantía de su uso. La información afecta solo a este producto y no es aplicable a combinaciones con otros materiales o sustancias, ni a procesos que no sean los aquí descritos.